

SEMI/SIIQ Members Day in 九州

参加者募集！

開催日時：2025年8月28日（木）13:00～16:45

会場：ホテル日航福岡 本館3階「都久志の間」
（福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号）

主催：SEMIジャパン／九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ）
協賛：西日本シティ銀行

半導体製造装置の市場においてグローバルに活躍される企業の経営TOPの方々から貴重な講演をいただき、参加者の皆様との交流も実施します。皆様方の参加をお待ちしております。

プログラム概要

【第1部】講演会

- | | | |
|-------------|--|---|
| 13:00-13:10 | 主催者挨拶 | 九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ） |
| 13:10-13:50 | 講演① 半導体洗浄技術トレンドと当社の成長戦略 ～持続可能な成長を目指して～
SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役 社長執行役員 岡本 昭彦氏 | 地政学上のリスクによる不透明感がより一層増している市場環境において、AIを中心としたサーバー需要が力強く半導体市場を牽引する形がしばらくは継続することが見込まれています。成長を続ける半導体業界に貢献する洗浄技術トレンドを紹介いたします。 |
| 13:50-14:30 | 講演② 東京精密のイノベーション～高剛性研削盤の紹介～
東京精密 代表取締役社長CEO 木村 龍一氏 | 東京精密では、「常識を覆す」イノベーションの一例として高剛性研削盤を紹介いたします。この製品の説明を通じて、当社のイノベーションに部品の供給や外注加工などでご協力いただける企業さまと連携していきたいと考えております。 |
| 14:30-14:40 | 休憩 | |
| 14:40-14:55 | 主催者挨拶・SEMI活動報告 | SEMIジャパン 代表 浜島 雅彦氏 |
| 14:55-15:35 | 講演③ HORIBAの計測と制御の技術を用いた半導体産業への貢献
堀場エステック 代表取締役社長 堀場 弾氏 | HORIBAグループの中長期経営計画「MLMAP2028」による新たな事業領域3フィールド（エネルギー・環境、バイオ・ヘルスケア、先端材料・半導体）の中でも先端材料・半導体フィールドの戦略、技術、製品の紹介ならびに熊本阿蘇工場をはじめとするグローバル生産拠点の紹介をいたします。 |

【第2部】交流会

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 15:45-16:45 | ネットワーク交流会（参加企業間の交流、意見交換、名刺交換） |
|-------------|-------------------------------|

講演企業・講演者のご紹介

【代表取締役 社長執行役員 岡本 昭彦氏】

社名	(株)SCREEN セミコンダクターソリューションズ
売上	3,848億円
事業内容	半導体製造装置事業

1988年 同志社大学法卒業
1996年 大日本スクリーン製造（現SCREENHD）入社
2021年 SCREENセミコンダクターソリューションズ執行役員
2024年 同社代表取締役社長（現職）



【代表取締役社長CEO 木村 龍一氏】

社名	(株)東京精密
売上	1,347億円
事業内容	半導体製造装置事業 精密測定機器の製造販売

1986年 成蹊大学卒業、東京精密入社
2005年 同社取締役
2015年 同社代表取締役副社長
2022年 同社代表取締役社長（現職）



【代表取締役社長 堀場 弾氏】

社名	(株)堀場エステック
売上	885億円
事業内容	流体計測・制御機器 真空計測・分析機器等の開発 製造、販売

2004年 京都産業大学経卒業、堀場製作所入社
2020年 同社常務執行役員（現職）
2023年 堀場エステック代表取締役社長（現職）



参加申込

※下記URL、もしくはQRコードから参加申込をお願いします
<https://form.os7.biz/f/d61c32b5/>

※8月18日（月）までに申込ください。

